Generali

OCTICIAN			
n	Numero elettroni liberi per unità di volume		
p	Numero di lacune		
$n_i(T)$	Coefficiente di generazione coppie		
	elettroni/lacune		
T	Temperatura		
K	Costante di Boltzman		
N_A	Numero di atomi accettatori per		
	unità di volume		
N_D	Numero di atomi donatori per		
	unità di volume		
ho	Densità di carica, carica per unità di		
	volume		
$ar{J}$	Densità di corrente, corrente per		
	unità di superficie (?)		
σ	Conducibilità, inverso della		
	resistenza		
$ar{E}$	Campo elettrico		
q	Carica elettrone (valore positivo)		
μ_n	Mobilità elettronica carica negativa		
	in un materiale		
D_n	Coefficiente di diffusione cariche		
	negative		
$\mathcal{E}_{\mathcal{S}}$	Costante dielettrica silicio		
φ	Potenziale		

Giunzione P-N

W_n	Larghezza regione svuotata lato n
W_p	Larghezza p
ψ_b	Potenziale di barriera nella zona
	neutra (?)
ψ_{cp}	Potenziale di contatto metallo-
	semiconduttore p
ψ_{cn}	Potenziale di contatto n
I_S	Corrente di saturazione inversa del
	diodo (parametro dato)
V_{γ}	Tensione di soglia del diodo
τ	Tempo di vita medio dei portatori
0	Carica

Transistor

α_F	Efficienza di emettitore
	(polarizzazione diretta)
eta_F	Efficienza collettore (?) Guadagno
	base-collettore
V_{CESat}	Tensione di saturazione inversa
	(dato)
A_V	Guadagno
N_{M}	Noise Margin (margine rumore)
N_{ML}	Noise Margin per valore basso
N_{MH}	Noise Margin per valore alto
$V_{iL_{Max}}$	Massima tensione in entrata
1.1000	identificata come valore basso
$V_{OH_{Min}}$	Minima tensione in uscita con
min	valore alto

FET

ε_{OX}	Costante dielettrica strato di
	ossido
$arphi_F$	Potenziale di Fermi (condizione di
	debole inversione)
V_T	Tensione di soglia (Threshold)
L	Lunghezza canale
W	Larghezza canale (width)
eta_n	Costante determinata da forma e
	proprietà fisiche del MOS
t_p	Tempo di propagazione
-	dell'invertitore
$\langle P_{CC} \rangle$	Potenza dissipata (cortocircuito)